**附件1：报名表**

**第三届海外人才上海自贸区创业汇报名表**

|  |
| --- |
| **基 本 情 况** |
| 中 文 名： 英 文 名： 性 别： 国 籍： 现居城市： 护照号码(必填)： 联系电话： 电子邮箱(必填)：  |

|  |
| --- |
| **学 习 经 历** |
| 留学国家(地区) |  | 最高学位 |  |
| 教育经历 | 起止年月 | 院校/机构 | 专业 | 学位 |
| 国内 |  |  |  |  |
| 国外 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **工 作 经 历** |
| 海外工作年限  |  | 国内工作年限 |  | 技能/专长领域范围 |  |
| 起至年月 | 国家 | 工作单位及职务 | 职责描述 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **人才项目类别**(可多选) | □IC设计□IC制造□IC封装测试□新材料□消费电子□大数据□AI□汽车电子□生物医药 □物联网 □新能源 □环保 □其它， 请注明：  |

|  |
| --- |
|  **项 目 信 息** |
| **项目名称：**  |
| **推荐机构** | □ 英特微能 □ 太库 □ 创智空间 □ 迈科技 □其它， 请注明：  |
| **成果持有者** | □ 本人 □ 合伙 □ 机构 |
| **项目专利****情况** | □ 已注册专利，注册国家： ，专利号: □ 正在申请，申请国家： ，受理号: □ 没有专利 |
| **项目摘要：** 项目简介（300字内，项目理念、特点、获奖情况、财务数据，**本段信息将用于对外展示**）产品优势（300字内，主要技术指标，专利情况，技术成熟度等）产业化前景（300字内，应用领域、竞争格局等）落地规划（300字，计划采用何种方式落地上海） |
| **发展需求** | □**融资需求：**意向融资金额：□**产业需求：**意向合作企业： |
| **是否愿意参加后续活动/服务** | □愿意□不愿意 |
| **落地意愿** | □非常愿意□比较愿意 □愿意 □不太愿意 □非常不愿意 |
| **其他需求** |  |